



Strona główna > Wyposażenie serwisu > Sprzęt lutowniczy > Platformy reballing BGA > AMAOE Mbga-B9 BGA platforma do reballingu wraz z sitami procesorów CPU

AMAOE Mbga-B9 BGA platforma do reballingu wraz z sitami procesorów CPU

ID produktu: 22944

Cena netto: **194,31 PLN**

Cena brutto: **239,00 PLN**

Waga: **1,00 kg**

Opis produktu:

AMAOE Mbga-B9 BGA platforma do reballingu wraz z sitami procesorów CPU - Platformy do reballingu to wysokiej jakości produkty, umożliwiające ponowne precyzyjne stworzenie kulek łączących górną oraz dolną część płyty głównej oraz do usuwania kleju. Wykonane z wysokiej jakości kamienia syntetycznego, odpornego na wysokie temperatury i szybko się schładzającego. Platformy wyposażone w bardzo mocne magnesy które zapobiegają przemieszczaniu się podczas pracy lutowniczej przy użyciu szablonów/sit do reballingu. CPU Hi3680 Hi3660 Hi3670 Hi3690 HI6290 HI36A0 RAM BGA366/376/436.

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

